



平成22年9月14日

各 位

会社名 株式会社 アウトソーシング
代表者名 代表取締役社長 丸岡陽太
(コード番号: 2427)

問合せ先
役職・氏名 執行役員経営管理本部長 植松政臣
電話 054-266-4888 (代表)

子会社の設立に関するお知らせ

当社は、平成22年9月14日開催の取締役会において、当社全額出資の子会社を設立することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 設立の目的

昨今、国内メーカーにおいては、中国を中心とした新興国メーカーの参加による国際的な開発競争が激化する中において、新技術の研究および新製品の開発スピードを速めるために、二次的な研究・開発からその後の量産工程までを一括外部委託するニーズを高めています。また、事業環境においては、大不況後の生産回復時において多くの製品で、環境・エコを強く意識したパラダイムシフトが起こり、二次電池、電力機器の省エネ・小型化、太陽電池等に関連する半導体市場の成長が見込まれております。

当社におきましては、この新たなニーズに対応するために、高度な技術力を保持する技術系生産アウトソーシング業者を戦略的M&Aにより積極的に取得することで、他社に先駆けて一括受託体制の基盤を構築しております。

現在、当社グループにおける半導体分野においては、REVSONIC-ES 株式会社、株式会社アストロン、聖翔株式会社により個々の専門分野に特化した設計開発・試作部門での受託、また、その技術者を聖翔株式会社が派遣し、量産部門にあっては当社が請負により受注しております。

今回の子会社設立は、当社及びグループ会社に分散されている生産技術を統合し、この成長市場に関連する半導体分野に特化した、一括受託体制の確立及び更なる強化を目的とするものであります。また、そのマネジメントのため、代表取締役社長に国内大手半導体メーカーの元生産統括部長を招聘しており、早期に一括受託体制を確立いたします。

今後は、体制強化に必要な生産技術を積極的に取得していくと同時に、聖翔株式会社が展開している半導体製造装置領域での設計受託をベースに、装置の組立てや検査、設置業

務へと拡大し、更に、製造装置を納入したメーカーの量産工程受託拡大に取組んでいきます。REVSONIC-ES 株式会社や株式会社アストロンを通じては、半導体デバイスの川上工程でのプログラム開発受託などをおこなっておりますが、今後、量産現場での製造装置のメンテナンスといった生産技術工程やデバイスの量産工程までの一括請負受託を受注することで、成長市場である半導体関連分野で業績を拡大してまいります。

2. 設立する子会社の概要

- | | |
|-----------------|----------------------------------|
| (1) 商号 | OSセミテック株式会社 |
| (2) 本店所在地 | 東京都新宿区西新宿三丁目2番4号 |
| (3) 代表者 | 代表取締役社長 木下靖夫 |
| (4) 主な事業 | 半導体分野における、設計開発、開発試作、量産部門の受託・請負事業 |
| (5) 資本金の額 | 5,000万円 |
| (6) 決算期 | 12月 |
| (7) 株主構成および持株比率 | 株式会社アウトソーシング 100% |

3. 設立の日程

- | | |
|------------|-----------|
| 平成22年9月14日 | 取締役会決議 |
| 平成22年10月1日 | 子会社設立（予定） |

4. 今後の見通し

本子会社の今期業績が、当社の今期業績に与える影響につきましては現在精査中であるため、確定次第速やかに開示いたします。

以上